

Matias Colombo

Celular: +56 9 3441 5542 • **Email:** colombo.matias@gmail.com • **LinkedIn:** linkedin.com/in/matiascolombo1/
Dirección: Monseñor Eyzaguirre 300, Depto. 35, Ñuñoa, Santiago

EDUCACIÓN

University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) Mayo 2019
Master of Science in Mechanical Engineering GPA 3.61/4.00

Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM) Noviembre 2013
Ingeniería Civil Mecánica Ranking 2 de 71 titulados – Promedio 83/100

EXPERIENCIA

Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios Chile
Product Manager Julio 2016 - Febrero 2017
▪ A cargo del área de motores de combustión interna Deutz y Kohler
▪ Diseño e implementación de análisis de stock de más de 800 repuestos, basado en 5 años de ventas pasadas
▪ Administración de portafolio de más de 250 clientes en todo Chile
▪ Coordinación de equipo de ventas en Chile, usando como base el portafolio de clientes
▪ Capacitación mensual de equipo de ventas en motores de combustión interna
▪ Representante de Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

Mauricio Hochschild Ingeniería y Servicios Chile
Support Engineer Julio 2014 – Junio 2016
▪ A cargo de soporte técnico en el área de motores de combustión interna Deutz
▪ Asesoramiento y capacitación de equipo de ventas, en terreno y en oficina
▪ Representante de Gerencia del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008

EXPERIENCIA RELACIONADA

Department of Mechanical Science and Engineering – UIUC Urbana-Champaign, IL, US
Graduate Research Assistant Septiembre 2017 - Mayo 2019
▪ Diseño de esquemas experimentales CAD (SolidWorks) para papers publicados en el grupo de investigación
▪ Implementación de experimento para analizar la capa límite de un flujo turbulento usando PIV
▪ Análisis e interpretación de PIV data (Matlab) con el fin de publicar paper académico (en revisión)

RECONOCIMIENTOS

Fulbright Fellowship Urbana-Champaign, IL, US
Fulbrighter 2017 – 2019
▪ Beca considera tuición completa y gastos para Master en Ciencias de la Ingeniería Mecánica en UIUC

Premio al Mérito Académico Chile
Estudiante de pregrado - UTFSM 2013
▪ Otorgado por obtener el promedio más alto en la generación 2008 (considera tuición completa en año 2013)

HABILIDADES

- Idiomas:** Español (nativo), Inglés (competencia profesional completa)
- Software:** Microsoft Office, Fluent (ANSYS), Solidworks, Creo, Matlab, Wolfram Mathematica, SAP